



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

XCVC1702-2LLEVSVA1596

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | XCVC1702-2LLEVSVA1596 | Statutul RoHs | N/A |
| Producator / Marca | AMD Xilinx | Starea stocului | 2 pcs stock |
| Descriere produs | IC VERSAL AI-CORE FPGA 1596BGA | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | Versal AI Core Series.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

2 pcs stock
Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs

\$17,014.072

Obțineți o ofertă

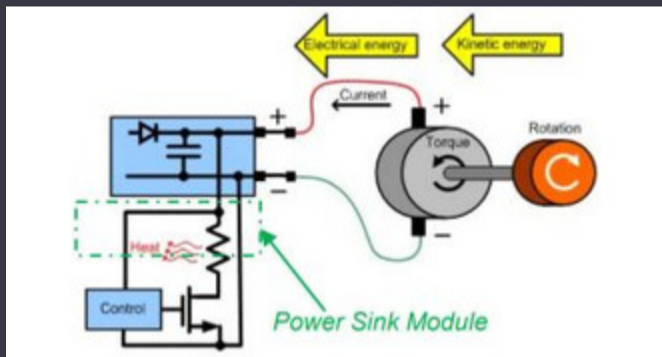
Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de XCVC1702-2LLEVSVA1596

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1596-BGA (37.5x37.5) | Viteză | 450MHz, 1.08GHz |
| Serie | Versal™ AI Core | Dimensiunea RAM | - |
| Atributele primare | Versal™ AI Core FPGA, 1M Logic Cells | Periferice | DDR, DMA, PCIe |
| Pachet / Caz | 1596-BFBGA | Pachet | Tray |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 100°C (TJ) | Numărul de intrări / ieșiri | 500 |
| Dimensiune bliț | - | Procesor Core | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™- |
| Conectivitate | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | Arhitectură | MPU, FPGA |

Vești înrudite



TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/09/15

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul
2023/03/16

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech
2023/07/18

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm
2023/08/7

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână
2023/08/3

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT
2023/07/11

2023/04/26

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz
2023/09/15

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare
2023/08/3

SOC-urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser
2023/07/4

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat
2023/04/5

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali
2023/09/6